**แบบฟอร์มการเปิดเผยการประดิษฐ์**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**

1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์/การออกแบบ (ภาษาไทย) ................................................................................................
2. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์/การออกแบบ (ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................
3. รายชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ (หากมีมากกว่า 4 ท่าน กรุณาใช้ใบต่อท้ายเป็นเอกสารแนบ) โดยทุกท่าน

* **ยินยอม**โอนสิทธิและอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รวมถึงยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในการประดิษฐ์/การออกแบบดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
* **ขอรับรอง**ว่าผลงานที่นำมายื่นคำขอนี้ เป็นผลงานที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเอง โดยไม่ได้แอบอ้างนำผลงานของผู้อื่นมายื่นคำขอในครั้งนี้

กรณีมีผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป เมื่อมีการออกหนังสือรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบลำดับแรกจะปรากฏในหนังสือดังกล่าว ดังนั้นขอให้ตกลงกันก่อนที่จะลงนามว่าจะให้ผู้ใดเป็นชื่อแรก เพราะเมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกหนังสือรับจดทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

1. **สถานะผู้ประดิษฐ์** โดยมีรายละเอียดดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ที่อยู่ | โทรศัพท์  ที่ทำงาน/ มือถือ | E-mail address | % ส่วนร่วม |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ** 1. ขอให้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนทุกท่าน เนื่องจากจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวไปกรอกลงในแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

2. นักศึกษาและบุคคลภายนอกสามารถเป็นผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบร่วมได้ หากเป็นผู้มีส่วนร่วมในผลงานดังกล่าว

3. หากต้องการระบุรายละเอียดการมีส่วนร่วม หรือรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ สามารถแนบเอกสารประกอบได้

1. มีความประสงค์ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

🞎 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 🞎 ลิขสิทธิ์

🞎 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 🞎 อนุสิทธิบัตร

1. การสืบค้น □ ประเทศไทย: https://www.ipthailand.go.th □ ยุโรป: https://www.epo.org

□ สหรัฐอเมริกา: https://www.uspto.gov □ ญี่ปุ่น: <https://www.jpo.go.jp>

□ อื่นๆ ระบุ.......................................................................................................................

1. การประดิษฐ์นี้ได้รับทุนการสนับสนุนหรืออยู่ภายใต้ข้อตกลง หรือสัญญาใดๆ กับหน่วยงานอื่นหรือไม่

□ ได้รับทุนสนับสนุน

( ) จากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

( ) จากหน่วยงานภายนอก / ร่วมวิจัย

**ขอให้ระบุรายละเอียดของแหล่งทุน ปีงบประมาณที่ได้รับ พร้อมแนบสำเนาสัญญารับทุน**

* ชื่อแหล่งทุน.............................................................................................................................................
* ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย...........................................................................................................
* ชื่อทุน......................................................................................................................................................
* ปีงบประมาณ..........................................................................................................................................

□ แนบสัญญาหรือข้อตกลงอื่นๆ ...........................................…….................................……………………………………....

□ ไม่ได้รับทุนสนับสนุนหรือข้อตกลงใดๆ

1. งบประมาณในการทำวิจัย/การประดิษฐ์ เป็นจำนวนเงิน...............................................บาท (ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการขายสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรรวมทั้งหมด)
2. ระยะเวลาในการทำวิจัย/การประดิษฐ์..............ปี............เดือน (ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการขายสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
3. การเผยแพร่ผลงาน (ขอให้แนบเอกสารประกอบ)

□ เคย (ขอให้ระบุรายละเอียด วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด และแนบหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน)

( ) การนำเสนอผลงาน หรือเปิดเผยการประดิษฐ์………………............................................................................

( ) การส่งผลงานตีพิมพ์…………………….…………………….................................................................................…

( ) การวางจำหน่าย...........................................................................................................................................

□ ไม่เคยนำผลงานออกเผยแพร่มาก่อน

1. การประดิษฐ์นี้มีการพัฒนาต่อยอดหรือเพิ่มเติมมาจากการประดิษฐ์หรืองานวิจัยอื่นหรือไม่

□ มี (ขอให้ระบุแหล่งที่มา)

( ) จากสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขที่...............................................................................................................................

( ) จากการประดิษฐ์/งานวิจัย........................................................................................................................................

( ) อื่นๆ...........................................................................................................................................................................

□ ไม่มี

1. การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แนบเอกสารประกอบได้)

Keyword ที่ใช้ในการสืบค้น........................................................................................................................................

1. ข้อดีและลักษณะเฉพาะของการประดิษฐ์

(โปรดระบุถึงลักษณะเด่นและอธิบายในรายละเอียดของความใหม่ โดยเฉพาะในส่วนที่ได้พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างจากเทคโนโลยีเดิม)................................................................................................................

ข้อด้อยหรือข้อจำกัดของการประดิษฐ์...............................................................................................................................

1. ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์

..................................................................................................................................................................................................

1. ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่เป้าหมาย/ชุมชน

..................................................................................................................................................................................................

1. แผนการวิจัย/พัฒนา/ต่อยอดการประดิษฐ์นี้ (ถ้ามี)

..................................................................................................................................................................................................

1. ข้อมูลทางการตลาด

□ มีบริษัทที่สนใจในผลงาน ได้แก่

* + 1. บริษัท........................................... ผู้ประสานงาน.........................................โทรศัพท์...................................
    2. บริษัท............................................ ผู้ประสานงาน.........................................โทรศัพท์..................................

□ ไม่มี

ทั้งนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ/ผู้สร้างสรรค์จริง โดยมิได้คัดลอก หรือนำผลงานของผู้อื่นใดมาแอบอ้าง หากมีการฟ้องร้องจากความบกพร่องทางจริยธรรมทั้งทางแพ่ง และทางอาญาที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากผลงานนี้ มหาวิทยาลัยไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงนาม................................................................หัวหน้าโครงการ

(................................................................)

............./............./..............